

第 46 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 29 年 11 月 17 日（金） 13：20～16：35（受付 12：50～）

場所： メルパルク京都 6F 宴会会議室 D【鞍馬】

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの情報 (13：20－14：00 40分)
 - 2.1 MEWS30 開催報告
 - 2.2 JPPL について
 - 2.3 JAXA-QTS-2000D 改訂に伴う変更管理の運用状況
 - 2.4 宇宙用プリント配線板の YACL から OTC への技術移管に伴う電気的特性評価
 - 2.5 宇宙用小型パッケージの開発状況
3. 海外情報 (14：00－14：40 40分)
 - 3.1 G12/11 報告
 - 3.2 海外部品関係情報（NEPAG、SCSB）
 - 3.3 ISTFA2017 開催報告（速報）／富士エレクトロニクス(株)
- ◆休憩◆ (14：40－14：55 15分)
4. 部品ユーザからの情報 (14：55－15：40 45分)
 - 4.1 シンフォニアテクノロジー(株)からの報告
 - 4.2 住友重機械工業(株)からの報告
5. 部品メーカーからの情報 (15：40－16：30 50分)
 - 5.1 SJ パワーMOSFET 600V 品の製品紹介／富士電機(株)
 - 5.2 ケーブル及びコネクタの新規認定について（状況報告）／(株)潤工社
 - 5.3 リード形大容量積層セラミックコンデンサの開発／日本ケミコン(株)
 - 5.4 プリント配線板の認定取得状況について／OKI サーキットテクノロジー(株)
6. その他 (16：30－16：35 5分)
 - 6.1 今年度のイベント紹介
7. 閉会の挨拶

※意見交換会あり

資料配布

- 適用文書の改廃状況
- 共通部品等の認定状況
- QTS／ADS の改定状況
- 認定部品の変更管理状況